

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6014FRA-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N6014FRA-S 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=60V$
- $I_d=5A$
- $R_{ds(on)} = 50m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 60m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)

■绝对最大额定值

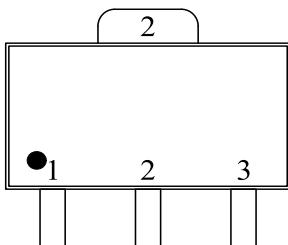
项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 – 源极电压	V_{ds}	60	V	
栅极 – 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 ($V_{gs}=10V$)	I_d	5.0	A	1
		3.5		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	20	A	2
单脉冲崩溃能量	E_{AS}	22	mJ	3
崩溃电流	I_{as}	21	A	
容许功耗	P_d	2	W	4
保存温度范围		$-55 \sim 150$	°C	
动作结合部温度范围	T_j	$-55 \sim 150$	°C	

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 – 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	62.5	°C/W	1

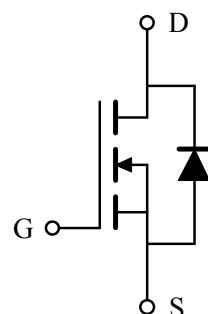
■引脚配置图

SOT-89(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6014FRA-S

<http://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	$\text{Id}=250\mu\text{A}, \text{Vgs}=0\text{V}$	60	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	$\text{Vgs}=10\text{V}, \text{Id}=4\text{A}$	-	40	50	$\text{m}\Omega$	2
		$\text{Vgs}=4.5\text{V}, \text{Id}=3\text{A}$	-	45	60		
栅极阈值电压	Vgs(th)	$\text{Vgs}=\text{Vds}, \text{Id}=250\mu\text{A}$	1.0	-	2.5	V	
栅极接地时漏极电流	Idss	$\text{Vds}=48\text{V}, \text{Vgs}=0\text{V}$	-	-	1	μA	
		$\text{Vds}=48\text{V}, \text{Vgs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	5		
栅极漏电电流	Igss	$\text{Vgs}=\pm 20\text{V}, \text{Vds}=0\text{V}$	-	-	± 100	nA	
正向跨导	Gfs	$\text{Vds}=5\text{V}, \text{Id}=4\text{A}$	-	28.3	-	S	
二极管正向压降	Vsd	$\text{Vgs}=0\text{V}, \text{Is}=1\text{A}$	-	-	1.2	V	2
寄生二极管最大连续电流	Is	$\text{Vgs}=\text{Vds}=0\text{V}, \text{Force current}$	-	-	5.0	A	1, 5
动态特性							
输入电容	Ciss	$\text{Vds}=15\text{V}, \text{Vgs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	1027	-	pF	
输出电容	Coss		-	65	-	pF	
反馈电容	Crss		-	46	-	pF	
开关特性							
总栅极电荷 (10V)	Qg	$\text{Vds}=48\text{V}, \text{Vgs}=10\text{V}, \text{Id}=4\text{A}$	-	19.0	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Qgs		-	2.6	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd		-	4.1	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$\text{Vds}=30\text{V}, \text{Vgs}=10\text{V}$ $\text{Rgen}=3.3\Omega, \text{Id}=4\text{A}$	-	3	-	ns	
导通上升时间	tr		-	34	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	23	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	6	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	trr	$\text{If}=4\text{A}, \text{di/dt}=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	12.1	-	ns	
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr		-	6.7	-	nC	

备注：

1. 测试数据是由安装在 1 平方英寸2OZ 铜面的 FR-4 基板上取得的；
2. 由脉冲测量的数据，脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\leq 2\%$ ；
3. EAS 数据是表示最大值。测试条件是 $\text{Vdd}=25\text{V}, \text{Vgs}=10\text{V}, \text{L}=0.1\text{mH}, \text{Ias}=21\text{A}$;
4. 功耗受 150°C 结合部温度限制；
5. Id 和 Idm 的数据在理论上是相同的，但在实际应用中，会受总功耗的限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6014FRA-S

<http://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

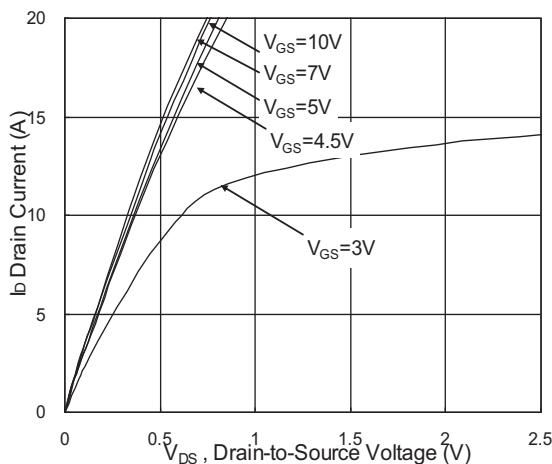


Fig.1 Typical Output Characteristics

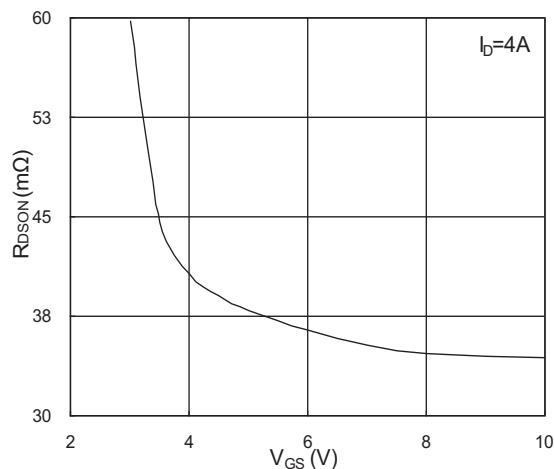


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

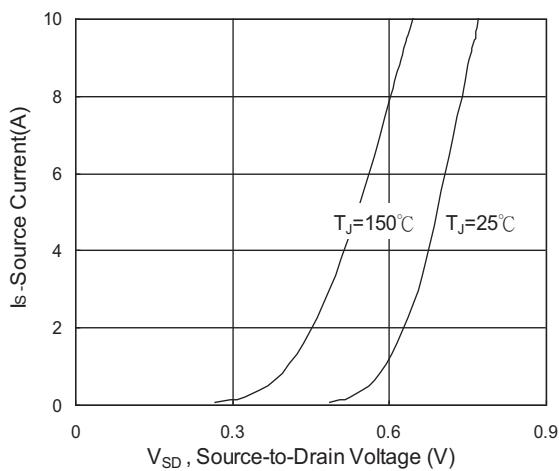


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

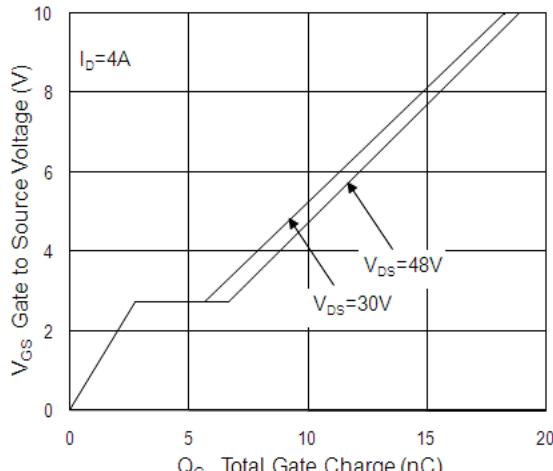


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

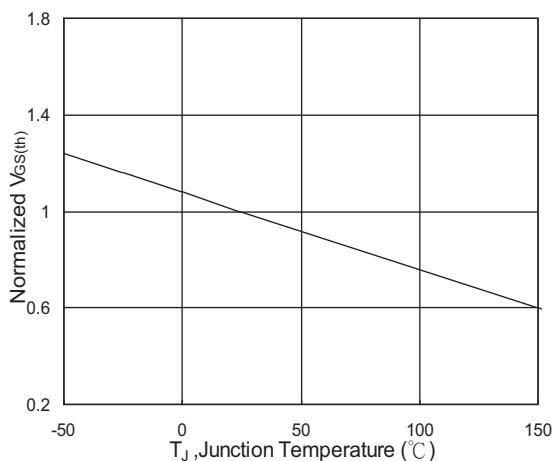


Fig.5 Normalized V_{GS(th)} vs T_J

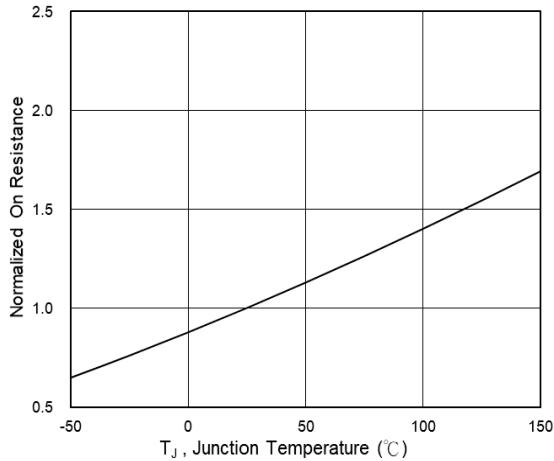


Fig.6 Normalized R_{DSON} vs T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6014FRA-S

<http://www.elm-tech.com>

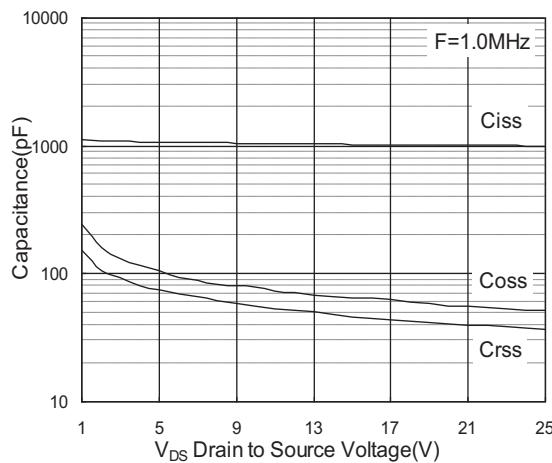


Fig.7 Capacitance

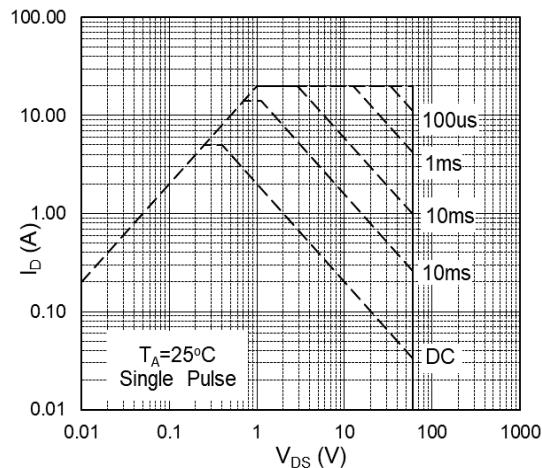


Fig.8 Safe Operating Area

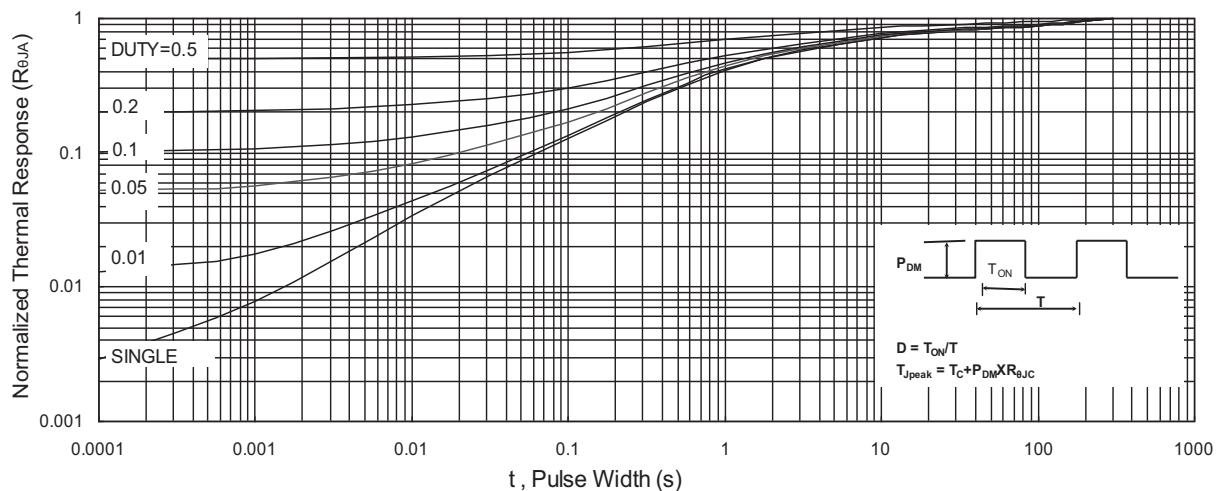


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

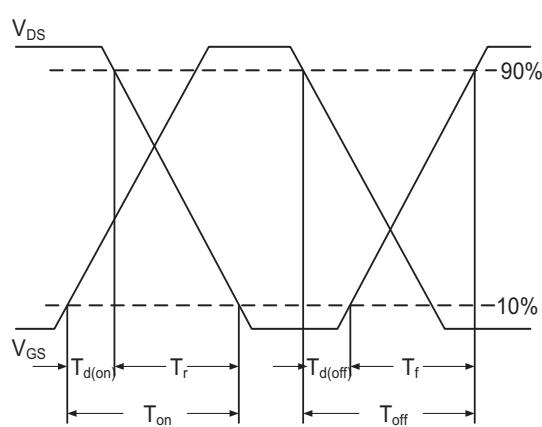


Fig.10 Switching Time Waveform

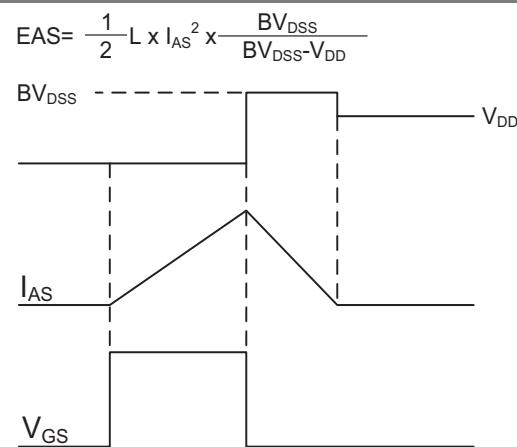


Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform